- (19)【発行国】日本国特許庁(JP) (12)【公報種別】公開特許公報(A) (11) 【公開番号】特開平9-209233 (43) 【公開日】平成9年(1997)8月12日 (54) 【発明の名称】 プリント配線基板用ガラスクロス及びプ リント配線基板 (51) 【国際特許分類第6版】 DO3D 1/00 CO3C 25/02
  - D03D 1/00 CO3C 25/02 D03D 15/00 H05K 1/03 610 T

610

# 【審査請求】未請求

【請求項の数】3

DO3D 15/00

H05K 1/03

[FI]

【出願形態】FD

#### 【全頁数】6

- (21) 【出願番号】特願平8-33111
- (22) 【出願日】平成8年(1996) 1月29日
- (71) 【出願人】

【識別番号】000003975

【氏名又は名称】日東紡績株式会社

【住所又は居所】福島県福島市郷野目字東1番地

(72)【発明者】

【氏名】斎藤 純一

- (19) [Publication Office] Japanese Patent Office (JP)
- (12) [Kind of Document] Japan Unexamined Patent Publication (A)
- (11) [Publication Number of Unexamined Application (A)] Japan U nexamined Patent Publication Hei 9-209233
- (43) [Publication Date of Unexamined Application] 1997 (1997) Au gust 12 day
- (54) [Title of Invention] PRINTED CIRCUIT BOARD GLASS CLO TH AND PRINTED CIRCUIT BOARD
- (51) [International Patent Classification 6th Edition]

D03D 1/00

C0 3C 25/02

D03D 15/00

H05K 1/03 610

[FI]

D03D 1/00

CO 3C 25/02 Q

D03D 15/00

H05K 1/03 610 T

[Request for Examination] Examination not requested

[Number of Claims] 3

[Form of Application] FD

[Number of Pages in Document] 6

- (21) [Application Number] Japan Patent Application Hei 8-33111
- (22) [Application Date] 1996 (1996) January 29 day
- (71) [Applicant]

[Applicant Code] 000003975

[Name] NITTO BOSEKI CO. LTD. (DN 69-053-9622)

[Address] Fukushima Prefecture Fukushima City Gonome letter east

(72) [Inventor]

[Name] Saito Junichi

【住所又は居所】福島県福島市松川町美郷3-19-8

(72)【発明者】

【氏名】井ノロ 博一

(57)【要約】

【課題】 耐CAF性に優れたプリント配線基板を可能とするガラスクロスを得ること。

【解決手段】 ガラスクロスを構成するガラスヤーンの引張り強さが47g/tex以上であり、ガラスヤーンの集束剤がフィルム形成成分として、水溶性ウレタン樹脂及び/又は水溶性エポキシ樹脂を含み、更にシランカップリング剤を含み、且つ、集束剤の付着率が0.05~0.4%の範囲にあるプリント配線基板用ガラスクロス、及びこのガラスクロスを補強材とするプリント配線基板。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラスクロスを構成するガラスヤーンの引張り強さが47g/tex以上であり、前記ガラスヤーンの集東剤の必須成分としてフィルム形成成分とシランカップリング剤を含み、該フィルム形成成分が水溶性ウレタン及び/又は水溶性エポキシ樹脂であり、前記ガラスヤーンの集束剤の付着率が0.05~0.4%の範囲にあることを特徴とするプリント配線基板用ガラスクロス。

【請求項2】 請求項1におけるシランカップリング剤がアミン系シランカップリング剤であることを特徴とするプリント配線基板用ガラスクロス。

【請求項3】 請求項1に記載のガラスクロスを補強材としていることを特徴とするプリント配線基板。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プリント配線基板の補強材として用いられるガラスクロスに関し、特に、耐CAF性に優れたプリント配線基板を可能とするプリント配線基板用ガラスクロスに関する。

### [0002]

【従来の技術】電子機器の小形化、高性能化に伴い、その中に使われるブリント配線板も多層化や高性能化が進んでいる。この様なブリント配線板に用いられる基板には、特性や信頼性向上の要求が厳しく求められている。特に高密度化によって、スルーホール間や、内層ラインとスルーホール間が狭

[Address] Fukushima Prefecture Fukushima City Matsukawa-machi Misato 3-19-8

(72) [Inventor]

[Name] Inokuchi Hirokazu

(57) [Abstract]

[Problem] Obtain glass cloth which makes printed circuit board which is superior in CAF resistancepossible.

[Means of Solution] Tensile strength of glass yarn which forms glas s cloth is 47 g/tex or greater, bundle binderof glass yarn including water-soluble urethane resin and/or water-soluble epoxy resin as film formation component, furthermore it includes the silane coupling agent, at same time, glass cloth for printed circuit board where deposition ratioof bundle binder is a range of 0.05 to 0.4 %, printed circuit board which designates this glass cloth as reinforcement:

### [Claim(s)]

[Claim 1] Tensile strength of glass yarn which forms glass cloth is 4 7 g/tex or greater, including the film formation component and silane coupling agent as essential ingredient of bundle binder of theaforementioned glass yarn, said film formation component is water solubility urethane and/or water-soluble epoxy resin, it designates that thedeposition ratio of bundle binder of aforementioned glass yarn is a range of 0.05 to 0.4 %as feature, glass cloth for printed circuit board.

[Claim 2] Glass cloth for printed circuit board which designates th at silane coupling agent in Claim 1 is amine type silane coupling agent as feature.

[Claim 3] Printed circuit board which designates that glass cloth which is stated in Claim 1 is designated as reinforcement as feature.

[Description of the Invention]

[0001]

[Technological Field of Invention] As for this invention, especially, it regards glass cloth for printed circuit board whichmakes printed circuit board which is superior in CAF resistance possible in regard to the glass cloth which is used as reinforcement of printed circuit board.

[0002]

[Prior Art] Miniaturization of electronic equipment, attendant upon making high performance, printed circuit board whichamong those is used multilayering and making high performance are advanced. Request of characteristic and reliability improvement is harshly sought from the substrate which is used for this kind of printed

P.2

くなってることで、絶縁抵抗が低下する現象が見られるようになり、信頼性における重要な問題となっている。この原因の一つとして、導体間に発生する銅マイグレーション(電食)の影響が考えられる。電食は、電圧印加の高湿度環境下で、導体である銅が陽極から溶け出して析出し、絶縁材を通過して陰極と導通する現象である。

【0003】電食は表面レジストや接着剤層に発生するデン ドライトと、内層ガラス繊維と樹脂の界面において発生する CAF(Conductive Anodic Filaments )に分けられる。ガ ラスクロス-エポキシ基板に多く発生するCAFは、プリン ト配線板の信頼性に関わるものであり、今後最も重要な品質 特性の一つである。これまでもCAFを改良するために、樹 脂、ガラスクロスの表面処理によるガラス繊維と樹脂の界面 の接着性、ドリル加工性等の検討が行われてきたが、はっき りとした原因はつかめていない。プリント配線基板に用いら れるガラスクロスはクロスが製織された後で、400℃前後 の温度で加熱され、製織のために使われている澱粉主体のサ イズ剤が除去された後、樹脂との接着を確保するために表面 処理が施される、というプロセスで製造されている。従って 電気絶縁性、耐熱性といったガラス繊維と樹脂の界面に関 わる基板特性の改良は、加熱脱サイズの後の表面処理の改良 により、顕著な効果が得られていた。しかしながら、昨今の CAFに代表される厳しい要求に対しては、この表面処理に よっても十分な効果が得られておらず、マトリックスである 樹脂の面からもいろいろな検討が成されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】耐電食性、特に耐CAF性 に優れたプリント配線基板及びこの基板を可能とするガラス クロスを得ることを目的とする。

### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、前記課題を解決するための手段】本発明者等は、前記課題を解決するための結果、ガラスクロスを構成する前記が47g/してマンルム形成が42であり、前記が3元の集束剤の必須成分としてフィルム形成成分が水溶性ンカップリングが20世ャンが20世ャンの集束剤の付着率が0.05~0.4%の範囲とするとウント配線基板用ガラスクロスにより解決可能であることが割である。また、100元をものである。また、100元をである。また、10元を有いることを見出たしたものである。とを見出たしたものであるとを見出たしたものであるとを見出たしたものであるとを見出たしたものであるとを見出たしたものである

circuit board. Especially, with high densification, between through hole and, by fact thatbetween of inner layer line and through hole becomes narrow, it reaches the point where you can see phenomenon where insulating resistance decreases it has become important problem in reliability. As one of this cause, you can think influence of copper migration (electroetching) which occurs between conductor. Under high humidity environment of applying voltage, copper which is a conductor starting dissolving from anode, it precipitates electroetching, passes insulator and cathode and it is a phenomenon which continuity is done.

[0003] Electroetching is divided into CAF(conductive anodic filam ent s) which occurs in interface of thedendrite and inner layer glass fiber and resin which occur in surface resist and theadhesive layer. CAF which occurs mainly in glass cloth-epoxy group sheet is something which relatesto reliability of printed circuit board, in future is one of themost important quality characteristic. So far, in order to improve CAF, adhesiveness of interface of theglass fiber and resin due to surface treatment of resin and glass cloth, drill fabricability or other examination was done, but cause which it is clear has not grasped. glass cloth which is used for printed circuit board cloth weaving after beingdone, is heated with temperature approximately of 400 °C, after thesizing of starch main component which is used because of weaving is removed, it is produced with process that surface treatment is administered in order toguarantee glueing with resin. Therefore, as for improvement of substrate characteristic which relates to interfaceof glass fiber and resin such as electrically insulating property and heat resistance, remarkableeffect was acquired by improvement of surface treatment after heatingdesizing. But, sufficient effect is not acquired with this surface treatment it is represented in the CAF of these days vis-a-vis harsh request, various examinationis formed even from aspect of resin which is a matrix.

# [0004]

[Problems to be Solved by the Invention] Printed circuit board which is superior in electroetching resistance and especially CAF resistance, and glass cloth which makes this substratepossible is obtained as objective.

### [0005]

[Means to Solve the Problems] As for this inventor etc, In order to so Ive aforementioned problem, result of diligent investigation, thetensile strength of glass yarn which forms glass cloth is 47 g/tex or greater, including the film formation component and silane coupling agent as essential ingredient of bundle binder of aforementioned glass yarn, said film formation component is water solubility urethane and/or water-soluble epoxy resin, is something which looks at that it is solution possible with glass cloth for printed circuit board deposition ratio of bundle binder of aforementioned glass yarn makes range of 0.05 to 0.4 % and starts comingout. In addition, it is something which looks at that satisfactorier resultit is acquired to case where aforementioned silane coupling agent is the amine type silane coupling agent, and starts

### [0006]

【〇〇〇7】フィルム形成成分として用いられる水溶性ウレ タン樹脂としては、ポリオキシアルキレン化合物、例えばポ リオキシエチレングリコールやポリオキシエチレンオキシプ ロピレングリコール等とジフェニルメタンジイソシアネート やトリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネ ート、イソフォロンジイソシアネートと反応したもの等があ げられる。また、水溶性エポキシ樹脂としては、アミン変性 エポキシ樹脂、エチレンオキサイド付加エポキシ樹脂、エチ レンオキサイド付加ビスフェノールAがあげられる。アミン 変性エポキシ樹脂としては、エポキシ樹脂の分子中にビスフ ェノール核を1~3個有するビスフェノール系エポキシ樹脂 が適しており、このエポキシ樹脂にジエタノールアミンを反 応させて得られたアミン変性エポキシ樹脂が望ましい。エポ キシ樹脂とジエタノールアミンとの反応率は、エポキシ樹脂 1分子中に有するエポキシ基の50%以上とジエタノールア ミンとが反応していることが望ましい。50%より低い場合 は、エポキシ樹脂に充分な水溶性を与えることができない。 また、エチレンオキサイド付加エポキシ樹脂としては、アミ ン変性の場合と同様に、エポキシ樹脂の分子中にピスフェノ ール核を1~3個有するビスフェノール系エポキシ樹脂が適 しており、エチレンオキサイドの付加モル数は、8モル以上 、好ましくは8~13モルである。エチレンオキサイドの付 加モル数が8モルより少ない場合は、エポキシ樹脂に対して 充分な水溶性を与えることができず、また、13モルより多 い場合は、水溶性が大きすぎて積層物の性能に悪影響を与え る。エチレンオキサイド付加ビスフェノールAの場合も同様 である。前記したフィルム形成成分は1種類だけで用いるこ ともできるが、2種類以上を混ぜて使用することもできる。 集束剤に含まれるフィルム形成成分は、集束剤調合液中の重 量%で1.0~5.0%である。

【0008】集束剤の必須成分であるシランカップリング剤 としては、 $\gamma$ -アミノプロピルトリエトキシシラン、 $N-\beta$ - (アミノエチル) -  $\gamma$ -アミノプロピルトリエトキシシラ coming out. Furthermore, it is something which looks at that printed circuit board which issuperior in CAF resistance this glass cloth as reinforcement by using is acquired and starts coming out.

## [0006]

[Embodiment of execution of invention] Glass cloth for printed circu it board of this invention requires fact that tensile strengthof glass yarn which forms glass cloth is 47 g/tex or greater. As for glass yarn which is used for glass cloth for printed circuit board generallythe filament diameter being 5 to 10 µm, tex count is used those of range of the 10 to 135. If glass yarn which is used for glass cloth of this invention tensile strength is the 47 g/tex or greater, those of aforementioned range can be used. As for bundle binder of glass yarn which is used for glass cloth of this inventionincluding film formation component and silane coupling agent as essential ingredient, film formation component is water solubility urethane and/or water-soluble epoxy resin, fact that deposition ratio of bundle binder is a range of the 0.05 to 0.4 % is required. As component of bundle binder, it can add also fatty acid ester system and lubricantand surfactant etc of cationic type other than this.

[0007] polyoxyalkylene compound, for example polyoxyethylene glycol and polyoxyethylene oxypropylene glycol etc and you can list diphenylmethane diisocyanate and the toluene diisocyanate, hexamethylene diisocyanate and those etc which react with isophorone diisocyanate as thewater-soluble urethane resin which is used as film formation component. In addition, it can increase amine modified epoxy resin, ethylene oxide addition epoxy resin and ethylene oxide addition bisphenol A as the water-soluble epoxy resin. As amine modified epoxy resin, bisphenol-based epoxy resin which 1 to 3 it possesses bisphenol nucleus issuitable in molecule of epoxy resin, amine modified epoxy resin which reacting, acquires the diethanolamine in this epoxy resin is desirable. As for reaction ratio of epoxy resin and diethanolamine, it is desirable to havereacted with for 50 % or higher and diethanolamine of epoxy group which it possesses in epoxy resin 1 molecule. When it is lower than 50 %, it is not possible to give satisfactory water solubilityto epoxy resin. In addition, in same way as amine modified case, bisphenol-based epoxy resin which 1 to 3it possesses bisphenol nucleus is suitable in molecule of epoxy resin as the ethylene oxide addition epoxy resin, number of moles added of ethylene oxide, is 8 mole or more and preferably 8 to 13 mole. When number of moles added of ethylene oxide is less than 8 mole, when it is notpossible, to give satisfactory water solubility, vis-avis epoxy resin in addition, it is more than 13 mole, water solubility being too large, adverse effect is given to the performance of lamination. In case of ethylene oxide addition bisphenol Ait is similar. Before as for film formation component which was inscribed can also use with just the lkind, but mixing 2 kinds or more, it can also use. film formation component which is included in bundle binder is 1.0 to 5.0 % with weight%in bundle binder combined liquid.

[0008]  $\gamma$ -aminopropyl triethoxysilane, N- $\beta$ -(aminoethyl) $\gamma$ -aminopropyl triethoxysilane, N- $\beta$ -(N-vinyl benzylamino ethyl)- $\gamma$ -aminopropyl trimethoxysilane acetate,  $\gamma$ -meta acryloxy propyl

【〇〇〇9】本発明のガラスクロスを構成するガラスヤーン の集束剤の付着率は、0.05~0.4%の範囲にあること を要する。しかし、クロスの種類や製織条件などにより集束 性を強化する必要のある場合は、上限を1.0%程度まで上 げることができる。この場合は、ガラスクロスを製織後水洗 等により集束剤の付着率を0.4%以下とする必要がある。 水洗の手段としては、水槽に浸漬後マングルで絞液する方法 、水槽中に超音波発生器を設け、超音波により水洗を促進す る方法、また、バイブロウォッシヤー法や高圧水噴射等の装 置を用いる方法などによることができる。水洗による集束剤 付着率の低下が大きい場合は、水洗乾燥後にシランカップリ ング剤による処理を行うこともできる。本発明のガラスクロ スは前記したガラスヤーンを用い定法により製織されて得ら れる。ガラスクロスの質量は20~350g/m²で、織り 組織は特に限定されないが取扱い性等の点で平織りが望まし い。

【〇〇10】本発明のガラスクロスは、通常のプリント配線 基板用ガラスクロスの場合に行われている集束剤の加熱脱油 が行われていないため、クロスを構成しているガラスヤーン の強度低下が見られず、ガラス繊維が紡糸された時に近い状 態が維持されている。このことは、集束剤成分中のシランカ ップリング剤とガラス繊維表面との関係においても望ましい ことであると推定される。即ち、ガラス繊維の紡糸直後の表 面活性の状態の時にシランカップリング剤が塗付されるため 、ガラス繊維の表面とカップリング剤との間にSi-O-S ;結合ができやすく、カップリング剤がガラス繊維の表面に 強固に結合されることになる。このことは本発明のガラスク ロスを用いてエポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂をマトリック スとして、プリント配線基板を製造した場合、ガラス繊維の 表面にマトリックス樹脂がカップリング剤を介して密着し、 良好な界面状態を得ることができ、基板の機械的特性や電気 的特性を向上させることができる。従って、従来技術では困 難とされてきた耐CAF性も大幅に改良することが可能にな った。シランカップリング剤としてアミン系シランカップリ ング剤を用い、マトリックス樹脂としてエポキシ樹脂を用い た場合、特に耐CAF性に優れたプリント配線基板を得られ ることが判明した。

【 O O 1 1】本発明のガラスクロスは、集束剤成分として水溶性ウレタン樹脂及び/又は水溶性エポキシ樹脂を含むが、 これらの成分は水溶性であるがエポキシ樹脂やポリエステル trimethoxysilane, vinyl-tri ( $\beta$ -methoxy ethoxy) silane and  $\gamma$ -glycidoxy propyl trimethoxysilaneetc, or you can list blend as silane coupling agent which is a essential component of thebundle binder. silane coupling agent component which is included in bundle binder, with weight % in bundle binder combined liquid,is 0.05 to 2.0 %. In addition, tetraethylene pentamine distearate and butyl stearate etc respective 0.03 to 0.1 5 %, the0.2 to 1.0 % can be used as lubricant component of bundle binder.

[0009] Deposition ratio of bundle binder of glass yarn which forms glass cloth of this invention requires fact that it is range of 0.05 to 0. 4 %. But, when it is necessary to strengthen bundling property with types and the weaving condition etc of cloth, it is possible to increase upper limit tothe 1.0 %. In this case, it is necessary to designate deposition ratio of bundle binder asthe 0.4 % or lower glass cloth with water washing etc after weaving. As means of water washing, method which in water tank after soakingdoes wrung liquid with mangle, method which provides ultrasound generator in water tank, promotes water washingwith ultrasound, In addition, it is possible due to vibrowasher method and method etc whichuses high pressure water jet or other equipment. When decrease of bundle binder deposition ratio with water washing is large, after water washing dryingit is possible also to do treatment with silane coupling agent. glass cloth of this invention is acquired before making use of glass yarnwhich was inscribed weaving being done by fixed method. As for mass of glass cloth with 20 to 350 g/m2, as for weaveespecially it is not limited, but plain weave is desirable in handling property or otherpoint.

[0010] As for glass cloth of this invention, because hot degreasing o f bundle binder which is done in case of glass cloth for conventional printed circuit board is not done, you cannot seethe strength decrease of glass yarn which forms cloth, when glass fiber spinningbeing done, close state is maintained. this regarding relationship between silane coupling agent and glass fiber surfacein bundle binder component is presumed that it is a desirable thing. Namely, because silane coupling agent coating it is done at time of thestate of surface activity immediately after spinning of glass fiber, it iseasy be able to designate Si-O-Si bond as with surface and coupling agent of the glass fiber, it means that coupling agent is connected to firm to surfaceof glass fiber. this when printed circuit board is produced with epoxy resin or other thermosetting resin as matrixmaking use of glass cloth of this invention, matrix resin through coupling agent in the surface of glass fiber, to stick, be able to acquire satisfactory interface state, mechanical property and electrical property of substrate it can improve. Therefore, with Prior Art CAF resistance which makes difficult greatly it became possible to improve. As silane coupling agent when epoxy resin is used making use of amine type silane coupling agent, as the matrix resin, printed circuit board which is superior in especially CAF resistance beingacquired was ascertained.

[0011] Glass cloth of this invention includes water-soluble urethan e resin and/or water-soluble epoxy resin as bundle binder component, but these component are water solubility, but because

樹脂等とも相溶性を有しているため、ガラス繊維とマトリッ クス樹脂との界面の密着性の疎外要因となりにくい。 しかし 、水との親和性も有するため付着量が大きすぎると界面密着 性の疎外要因になる。従って、クロス上での集束剤成分の付 着率は0.4%以下であることが望ましい。本発明の請求項 3のプリント配線基板は、請求項1または2のガラスクロス を用いて製造する。マトリックス樹脂としては、エポキシ樹 脂やポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂を使用し、プリプレ グ法や連続法、湿式法等製造方法については特に限定されな い。本発明のプリント配線基板には両面板や片面板、また多 層用の基板及び多層板も含まれる。本発明のプリント配線基 板は、補強材として熱劣化がなく、且つ、紡糸時のシランカ ップリング剤が塗付された状態のガラス繊維からなるガラス ヤーンを構成糸とするガラスクロスを用いているため、段落 ○○10で述べているような理由により従来技術では得られ なかった優れた耐CAF性をしめす。

[0012]

【実施例】

<実施例1>

(1) ガラスヤーンの製造

Oガラスヤーン

ECG75 1/0 0.7Z

②集束剤

フィルム形成成分…エピコート828にジエタノー

ル

アミン1モル付加したもの

2.0%(固形分)

カップリング剤 …ァーアミノプロピルトリエトキ シシラン

O. 3%(固形分)

潤滑剤

…ブチルステアレート

0.5%(固形分)

水

97. 2%

集束剤付着率

0.5%

(2) ガラスクロスの製造

①ガラスクロス 7628タイプ

打込み本数 経

44本/

also even such as epoxy resin or polyester resin it haspossessed compatibility, alienation it is difficult to become factor of theadhesion of interface of glass fiber and matrix resin. But, because also affinity of water has, when deposited amount is toolarge, it becomes alienation factor of interface adhesion. Therefore, as for deposition ratio of bundle binder component on cloth it is desirableto be a 0.4 % or lower. It produces printed circuit board of Claim 3 of this invention, making use of the glass cloth of Claim 1 or 2. As matrix resin, you use epoxy resin or polyester resin and polyimide resin, concerning manufacturing method suchas prepreg method and continuous method and wet method especially you are not limited. two-sided board or single-sided board, in addition also substrate and multilayer board for multilayer are included in printed circuit board of this invention. printed circuit board of this invention is not a thermal degradation as reinforcement, at same time, because silane coupling agent at time of spinning glass cloth which designates the glass yarn which consists of glass fiber of state which coating isdone as constituent yarn is used, CAF resistance which could not acquire with the Prior Art with kind of reason which has been expressed with paragraph 0010 and is superior is shown.

[0012]

[Working Example(s)]

< Working Example 1>

(1) Production of glass yarn

.circle-1. glass yarn

ECG 75 1/0 0.7Z

.circle-2. bundle binder

Film formation component .... In Epikote 828 diethanol

Amine 1 mole those which are added.

mponent)

Coupling agent ... y-aminopropyl triethoxysilane

0.3 % (solid component)

Lubricant

... butyl stearate

0.5 % (solid component)

Water

97.2%

Bundle binder deposition ratio

0.5%

2.0 % (solid co

(2) Production of glass cloth

.circle-1. glass cloth 7628 type

Insertion number warp

4 4 /25 mm

JP 97209233 Machine Translation - FirstPass

25mm

緯 33本

Weft 3 3 /25 mm

/25mm

質量

215

Mass

215 g/m<sup>2</sup>

 $g/m^2$ 

付着率

0.5

Deposition ratio

0.5%

9⁄0

②水洗処理

①で得られたガラスクロスを超音波発生器が設けられた水槽中で30秒間水洗処理後マングルにより絞り110℃で3分乾燥した。

③表面処理

②で得られた水洗ガラスクロスに表面処理を行った。シランカップリング剤は、 $N-\beta-(N-\ell)$ ニルベンジルアミノエチル)  $-\gamma-$ アミノプロピルトリメトキシシランを 1 %水溶液により行った。

付着率

0.15%

ガラスクロスの引張り強さ 150kg/25mm

ガラスヤーンの引張り強さ 50.5g/tex

【〇〇13】(3)プリント配線基板の製造

(2) で得られたガラスクロスをFR-4タイプのエポキシ 樹脂ワニスを塗工してプリプレグを作成した。このプリプレグを8枚重ね、更にその上下に $18\mu$ mの銅箔を重ねて、温度170°C、圧力80kg/cm²で120分で成形し、16mm厚の積層板を作成した。

### (4) 耐CAF性試験

この積層板について、スルーホール40孔を2孔づつが近接 して対になるようにあけた。スルホール条件は次の条件で行った。

ドリル径

0. 9 mm

回転数

60000rpm

送り速度

1800mm/min

孔壁間隔

 $300 \mu m$ 

スルホール積層板をスルーホールメッキを行い、更に20対のそれぞれのスルーホール間に電圧を印加できるように回路を形成した。121℃に設定したプレッシャークッカー中で30分間処理し、その後、85℃/85%雰囲気中で対になっているスルーホール間に100∨を印加し、スルホール間で導通した時間と個数を調べた。その結果を表1に示す。

.circle-2. water washing

In water tank where ultrasound generator can provide glass cloth which is acquired with circle-1.3 min it dried with drawing and 110 °C with the mangle after 30 second water washing.

.circle-3. surface treatment

Surface treatment was done in water washing glass cloth which is ac quired with .circle-2.. silane coupling agent did N- $\beta$ -(N-vinyl benzylamino ethyl)- $\gamma$ -aminopropyl trimethoxysilane with 1 % aqueous solution .

Deposition ratio

0.15%

Tensile strength of glass cloth. 150 kg/25 mm

Tensile strength of glass yarn. 50.5 g/tex

[0013] (3) Production of printed circuit board

Glass cloth which is acquired with (2) painting epoxy resin varnish of the FR-4 type, it drew up prepreg. 8-layer you repeated this prepreg, furthermore repeated copper foil of the 18 µm to top and bottom, with temperature 170 °C and pressure 80 kg/cm² formed with the 120 min, drew up laminated board of 1.6 mm thickness.

(4) CAF resistance test

Concerning this laminated board, at a time 2 hole proximity doing the through hole 40 hole, in order to become opposite, you opened. It did through hole condition with following condition.

Drill diameter

0.9 mm

Rotational frequency

60000 rpm

Feed rate

1800 mm/min

Hole wall interval

300 um

Through hole laminated board through hole plating was done, furthe rmore between respective through hole of 20 opposite imparting in order for it to be possible voltage, the circuit was formed. 3 0-minute it treated in pressure cooker which is set to 121 °C afterthat, imparting it did 100V between through hole which in 85 °C/85 % atmospherebecomes opposite it inspected time when continuity it does and thenumber between via. Result is shown in Table 1.

【0014】<実施例2>実施例1におけるガラスヤーンを ECE225 1/0 1Zを用い、ガラスクロスを211 6タイプ(打込み本数;経60本/25mm,緯58本/25mm,貸量106g/m²)としたほかは実施例1と同様 に行った。

ガラスヤーンの集束剤付着率 50%

ガラスクロスの付着率(水洗及び表面処理後) 0 15%

ガラスクロスの引張り強さ 8 2 kg/25mm

ガラスヤーンの引張り強さ 60 . 7g/tex

【0015】<実施例3>実施例1におけるガラスヤーンを ECD450 1/0 1Zを用い、ガラスクロスを108 0タイプ(打込み本数;経60本/25mm,緯46本/25mm,質量45g/m²)としたほかは実施例1と同様に 行った。

ガラスヤーンの集束剤付着率 0 70%

ガラスクロスの付着率(水洗及び表面処理後) 0 . 15%

ガラスクロスの引張り強さ 5.4 kg/2.5mm

ガラスヤーンの引張り強さ 8.0 .3g/tex

【0016】<実施例4>実施例1の表面処理におけるカップリング剤をγーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとした他は実施例1と同様に行った。

<実施例5>実施例2の表面処理におけるカップリング剤を γーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとした他は実 施例2と同様に行った。

<実施例6>実施例3の表面処理におけるカップリング剤を $\gamma$  - グリシドキシプロピルトリメトキシシランとした他は実施例3と同様に行った。

【0017】<比較例1>実施例1で用いたガラスクロスについて、従来方法により製造した、即ち、澱粉系の集束剤によるガラスヤーンを用いて製織したガラスクロスを加熱脱油により集束剤を除去した後、シランカップリング剤により表面処理を行ったガラスクロスを用いた他は、実施例1と同様に行った。クロスの種類は7628タイプを用いた。

表面処理後のクロスの引張り強さ

100 k

[0014] <Working Example 2> It did besides glass yarn in Working Example 1 glass cloth 2116 type (insertion number; warp 6 0 / 25 mm, weft 5 8 / 25 mm, mass  $106 \, g/m2$ ) with isdone making use of EC E225 1/0 1Z, in same way as Working Example 1.

Bundle binder deposition ratio of glass yarn.

0.50%

Deposition ratio of glass cloth. ( after water washing and surface treatment) 0.15%

Tensile strength of glass cloth.

82 kg/25 mm

Tensile strength of glass yarn.

60.7 g/tex

[0015] <Working Example 3> It did besides glass yarn in Working Example 1 glass cloth 1080 type (insertion number; warp 60/25 mm, weft 46/25 mm, mass 45 g/m²) with isdone making use of ECD 450 1/0 1Z, in same way as Working Example 1.

Bundle binder deposition ratio of glass yarn.

0.70%

Deposition ratio of glass cloth. (after water washing and surface treatment) 0.15%

Tensile strength of glass cloth.

54 kg/25 mm

Tensile strength of glass yarn.

80.3 g/tex

[0016] < Working Example 4> It did besides coupling agent in surface treatment of Working Example 1 is designated asthe  $\gamma$ -glycidoxy propyl trimethoxysilane in same way as Working Example 1.

<Working Example 5> It did besides coupling agent in surface treat ment of Working Example 2 is designated asthe γ-glycidoxy propyl trimethoxysilane in same way as Working Example 2.

<Working Example 6> It did besides coupling agent in surface treat ment of Working Example 3 is designated as the  $\gamma$ -glycidoxy propyl trimethoxysilane in same way as Working Example 3.

[0017] <Comparative Example 1> It produced concerning glass clot h which is used with Working Example 1, withthe method until recently, namely, glass cloth which weaving is done itdid besides glass cloth which did surface treatment after removing bundle binderwith hot degreasing, with silane coupling agent is used, in same way as Working Example 1 making use of glass yarn due to bundle binder of starch-based, types of cloth used 7628 type.

Tensile strength of cloth after surface treatment.

100 kg/25

JP 97209233 Machine Translation - FirstPass

g / 25 mm

ガラスヤーンの引張り強さ

33.7

33.7 g/tex Tensile strength of glass yarn.

g/tex

表面処理剤の付着率

0.

mm

Example 1.

mm

mm

Deposition ratio of surface treatment agent.

es surface treatment agent is designated as y-glycidoxy propyl

Tensile strength of cloth after surface treatment.

Tensile strength of glass yarn.

Comparative Example 2> With Comparative Example 1 it did besid

trimethoxysilane in the surface treatment, in same way as Comparative

0.1%

1 %

<比較例2>比較例1での表面処理において、表面処理剤を ィーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとした他は比 較例1と同様に行った。

97 k 表面処理後のクロスの引張り強さ g/25mm

> ガラスヤーンの引張り強さ 32.7

g/tex

表面処理剤の付着率

0.

Deposition ratio of surface treatment agent.

h which is used with Working Example 2, withthe method until

recently, namely, glass cloth which weaving is done itdid besides

binderwith hot degreasing, with silane coupling agent is used, in

same way as Working Example 2 making use of glass yarn due to

glass cloth which did surface treatment after removing bundle

bundle binder of starch-based. types of cloth used 2116 type.

Tensile strength of cloth after surface treatment.

Deposition ratio of surface treatment agent.

Tensile strength of glass yarn.

[0018] < Comparative Example 3> It produced concerning glass clot

0.1%

60 kg/25

0.1%

97 kg/25

32.7 g/tex

44.4 g/tex

1%

【〇〇18】〈比較例3〉実施例2で用いたガラスクロスに ついて、従来方法により製造した、即ち、澱粉系の集束剤に よるガラスヤーンを用いて製織したガラスクロスを加熱脱油 により集束剤を除去した後、シランカップリング剤により表 面処理を行ったガラスクロスを用いた他は、実施例2と同様 に行った。クロスの種類は2116タイプを用いた。

表面処理後のクロスの引張り強さ 60 k g / 25 mm

> ガラスヤーンの引張り強さ 44.4

g/tex

表面処理剤の付着率

0.

1%

<比較例4>比較例3での表面処理において、表面処理剤を ィーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとした他は比 較例3と同様に行った。

50 k 表面処理後のクロスの引張り強さ g / 25 mm

> ガラスヤーンの引張り強さ 37.0

g/tex

表面処理剤の付着率

0.1

Comparative Example 4> With Comparative Example 3 it did besid es surface treatment agent is designated as 4 glycidoxy propyl trimethoxysilane in the surface treatment, in same way as Comparative Example 3.

Tensile strength of cloth after surface treatment. mm

> 37.0 g/tex Tensile strength of glass yarn.

Deposition ratio of surface treatment agent.

0.1%

50 kg/25

9⁄6

【〇〇19】〈比較例5〉実施例3で用いたガラスクロスに ついて、従来方法により製造した、即ち、澱粉系の集束剤に よるガラスヤーンを用いて製織したガラスクロスを加熱脱油 により集束剤を除去した後、シランカップリング剤により表 面処理を行ったガラスクロスを用いた他は、実施例3と同様 に行った。クロスの種類は1080タイプを用いた。

[0019] < Comparative Example 5> It produced concerning glass clot h which is used with Working Example 3, withthe method until recently, namely, glass cloth which weaving is done itdid besides glass cloth which did surface treatment after removing bundle binderwith hot degreasing, with silane coupling agent is used, in same way as Working Example 3making use of glass yarn due to

		•			
表面処理後のクロスの引張り強さ		3 1 k	Tensile strength of cloth after surface treatment. 31 kg/25		
g/25m	m		mm		
	ガラスヤーンの引張り強さ	44.9	Tensile strength of glass yarn. 44.9 g/tex		
g/tex					
	表面処理剤の付着率	0. 1	Deposition ratio of surface treatment agent. 0.1 %		
96					
<比較例6>比較例5での表面処理において、表面処理剤を ィーグリシドキシプロピルトリメトキシシランとした他は比 較例5と同様に行った。			<comparative 6="" example=""> With Comparative Example 5 it did besid es surface treatment agent is designated as γ-glycidoxy propyl trimethoxysilane in the surface treatment, in same way as Comparative Example 5.</comparative>		
g/25m	表面処理後のクロスの引張り強さ m	30 k	Tensile strength of cloth after surface treatment. 30 kg/25 mm		
	ガラスヤーンの引張り強さ	44. 1	Tensile strength of glass yarn. 44.1 g/tex		
g/tex					
	表面処理剤の付着率	0. 1	Deposition ratio of surface treatment agent. 0.1 %		
%					
【0020】実施例1~6及び比較例1~6についての耐C AF性の試験結果を表1に示す。表1において、→は導通個 数が0であることを示す。			[0020] Test result of CAF resistance concerning Working Example 1 to 6 and Comparative Example 1 to 6 is shown in the Table 1. In Table 1, fact that continuity number is 0 is shown.		
[0021	1		[0021]		

bundle binder of starch-based. types of cloth used 1080 type.

	導通個数 (個)						
	経 過 時 間 (hr)						
	0 ~ 200	200~400	400~600	60 <b>0~</b> 800	800~1000		
実施例1	異常なし	<b>-</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>		
実施例2	異常なし	->	→		1		
実施例3	異常なし	<b>→</b>	→	→	-1		
実施例4	異常なし	<b>→</b>	→	1	2		
実施例 5	異常なし	<b>→</b>	→	2	2		
実施例6	異常なし	>	<b>→</b>	2	1		
比較例1	異常なし	-	1	3	5		
比較例2	異常なし	2	1	4	7		
比較例3	異常なし	1	3	2	9		
比較例4	1	3	5	6	5		
比較例 5	異常なし	2	3	8	7		
比較例6	1	3	6	1 0	全て導通		

[0022]

【発明の効果】本発明のプリント配線基板用ガラスクロスを補強材として用いることにより耐CAF性に優れたたプリント配線基板を得ることができる。特にシランカップリング剤としてアミン系シランカップリング剤を用いることにより、更に優れた耐CAF性を有するプリント配線基板を得ることができる。

[0022]

[Effects of the Invention] It was superior in CAI th for printed circuit board of this invention asth using is printed circuit board can be acquired. E furthermore printed circuit board which possess which issuperior can be acquired by using amine coupling agent as silane coupling agent.

printe glass invent or ele base m permea the su precip the in which interf (condu known ] resins ing in imide tend 1

resin:
cially
as epo

used 🗓

mainfi